

太阳能LED灯串8功能控制器

1. 特性

- ❖ 输出电压 3.3V
- ❖ 快速通道间短路保护功能
- ❖ 输入电流可达 400mA(白光灯串)@1.2V
- ❖ 驱动红光或黄光灯串带载电流可达 300mA@2.4V
- ❖ 内置按键闪灯模式选择功能
- ❖ 长按轻触开关3秒后关灯, 待机电流 低至9uA以下
- ❖ 高效率: 90%
- ❖ 可选的 SOP8 和 DIP8 封装

2. 描述

YX8628H 采用了双通道桥式输出结构设计,极大的简化了系统结构,仅需两根线缆即可实现双色的 LED 灯串驱动应用,相比传统应用结构减少了一根输出线缆;最高可达 300mA 的最大输出电流能力则可满足超大规模的 LED 灯串驱动应用(若 VOUT 端接负载,则需满足 LED 输出与负载输出总和小于最大输出能力);提供3.3V 恒压输出。

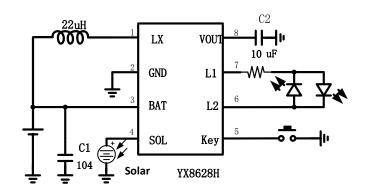
芯片內置保护电路,可在通道间短路时保护芯片, 并在故障解除后自动恢复工作。

芯片具有丰富的灯闪烁效果进行选择,可通过 Key 键长按 3s 实现关断功能,从而实现最低的功耗损耗,并使得外部仅需要电容及电感即可完成应用。当进行太阳能充电时,其充电前后闪灯模式不变,极低的工作电流可以最大程度的降低系统功耗。

3. 应用范围

- ❖ 圣诞灯
- ❖ 流水/跑马灯
- ❖ 装饰灯
- ❖ 其他 LED 灯控制系统

4. 典型应用



注: PCB 布局时, VOUT 到 GND 端电容 C1 要尽可能的近。

Ver1.1 www.shiningic.com Copyright@2009-2020



5. 订购信息

器件型号	订购号	封装描述	环境温度	封装标记	包装选择	备注
YX8628H	YX8628HS08NRA2	SOP8	-40°C to +125°C		Tape and Reel	
YX8628H	YX8628HDP08TA2	DIP8	-40°C to +125°C		Tube	

6.引脚信息

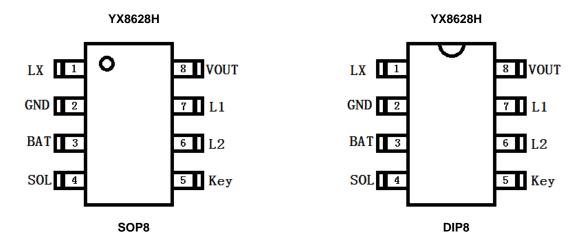


表 1. 引脚描述

引脚		名称	引脚功能描述		
SOP8	DIP8	- 11/14	4174.74 HE1MYE		
1	1	LX	升压开关引脚		
2	2	GND	芯片地		
3	3	BAT	电池正极		
4	4	SOL 太阳能电池板正极			
5	5	Key	模式控制端		
6	6	L2	输出端口2		
7	7	L1	输出端口1		
8	8	VOUT	UT 芯片内部供电及恒压输出端		

Ver1.1 2 Copyright@ 2009-2020



7. 绝对最大额定范围

	描述	范围	单位
输入	电压 (BAT)	-0.3∼5V	V
-	其他引脚	-0.3∼5V	V
最大	充电电流Iсн	450	mA
最	大结温范围	150	° C
工作	作温度范围	-25~85	° C
储	存温度范围	-40~125	° C
推	荐焊接温度	+260 (5S)	° C
静态放电(ESD) HBM (Human Body Mode) MM (Machine Mode)		2000 200	V

8. 热损耗信息

描述		范围	单位
封装热阻 (θJA)	封装热阻 (θ JA) SOP8		°C/W
	DIP8	120	°C/W
功耗,PD@TA=25℃	SOP8	0.6	W
	DIP8	0.8	W

9. 推荐工作条件

描述	范围	单位
工作结温	-40∼125	° C
工作环境温度	-40~85	° C
输入电压	0.9~3.3	V
最大输入电流(白光灯串,与LEDVF值有关)	400@1. 2V	mA



10. 电特性

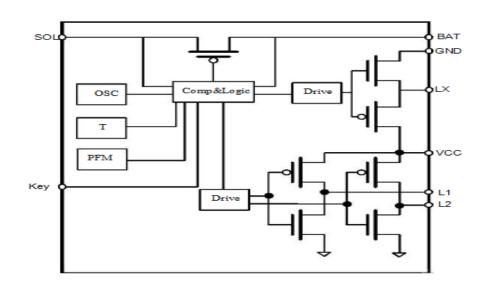
(V_{BAT} = 1.2V, C_{IN}=10uF, C_{OUT}=22uF, T_A = 25°C, 除非特别说明)

参数	符号	测试条件 最小值		典型值	最大值	单位
电源输入		,				-
输入电压	Vin		0.9		3.3	V
SOL关断 状态电流	I _{Q1}	VBAT=1.2V, VSOL>0.4V		8		uA
Key键长按 关断状态电流	I _{Q1}	VBAT=1.2V,Key键长按3s		8.5		uA
启动电压	V _{START}	lload=1mA,Vin: 0→2V		0.8	1.0	V
维持电压	VHOLD	lload=1mA, Vin: 2→0V		0.75 ^[1]		V
振荡频率	Fosc			270		kHz
限流	I _{limit}	800		1000	1200	mA
	VOUT1	SOL为低	3.23	3.3	3.36	V
VOUT输出电压	VOUT2	SOL为高		V _{BAT}		V
太阳能控制						
使能输入阈值	V _{π-关}	V _{BAT} =1.2V		0.34		V
	V _{美-开}	V DAT — 1.2 V		0.24		V
使能输入电阻	R _{SOL-GND}			14		KΩ
充电最小压差	Vch∆min	VBAT=1.2V,IsoL-OUT=1mA		180		mV
充电能力	I _{CH}	VBAT=1.2V, VSOL-OUT=350mV 45		450		mA
工作效率						
工作效率	η			85	90[2]	%

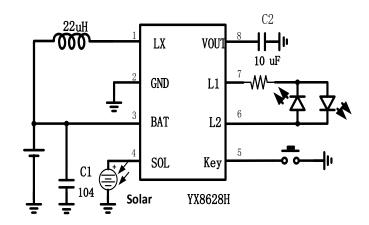
- 注: [1]: 在电池小于其典型值后,LED灯会被关断,而输出电压会随着输入电压下降而下降且并不会完全 无输出,只有当输入电压小于0.55V以下后,输出电压与输入电压相同。
 - [2]: 条件为: L=22uH(r<0.1 Ω),电容为钽电容。



11. 功能框图

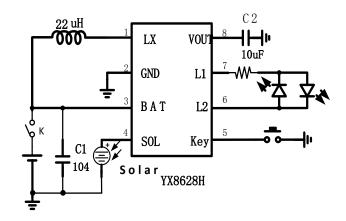


12. 应用电路





注:输出电容C2不能小于10UF,但不能大于22UF, 否则可能会存在延迟启动的现象

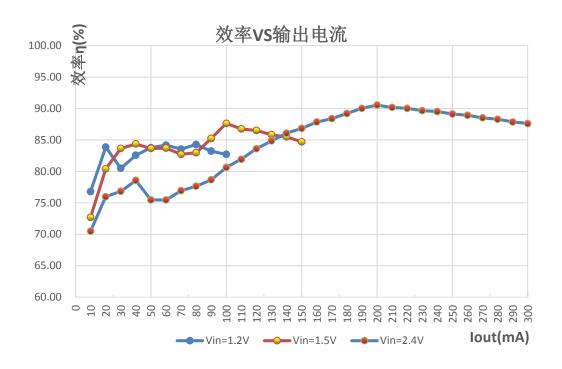


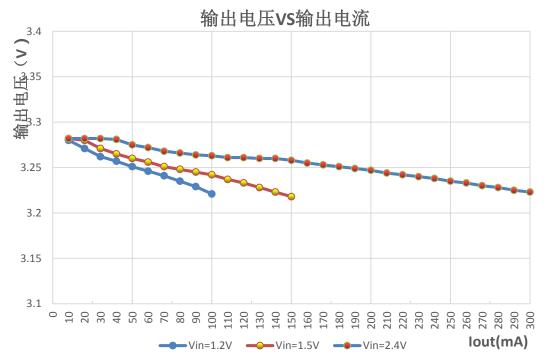
电源开关的连接方法

注: 开关的位置要求是关断电源正极,不能用于 关断负极(在0FF状态下能充电),会存在上电 不亮灯的隐患。

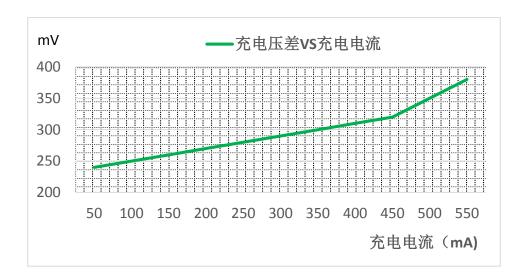


13. 典型特性曲线

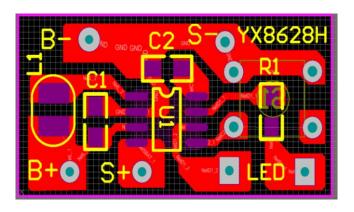




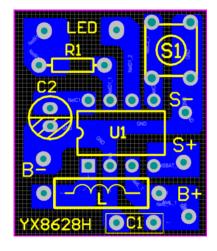




14. PCB参考图



1. SOP8 型布线参考图



2. DIP8 布线参考图

● 注:

- 1. 在绘制 pcb 时, C2 电容必须靠近 IC 的第 8 引脚,电容负极与芯片负极尽量靠近,并且在加工时, C2 电容的两根引脚线要求插到底部,使电容贴紧 PCB,确保电路工作稳定可靠;
- 2. 芯片的第 2 脚(GND),尽量与电池的负极接近,引线尽量短,C1 也要靠近 IC。

Ver1.1 7 Copyright@ 2009-2020



15. 功能描述

YX8628H是一款支持八功能的太阳能灯串控制芯片,支持1~2节1.2V充电电池的太阳能产品中,其主要功能有升压,光控,八功能模式等。

充放电与使能控制:

SOL引脚接太阳能电池板正极,BAT引脚接可充电电池正极,白天太阳能电池板将光能转化为电能,夜晚可充电电池进行供电并驱动LED。

内部比较器检测SOL与BAT引脚电压,当SOL电压高于BAT引脚电压28%时,芯片进入关机状态,关闭LED灯。当SOL电压低于BAT电压20%时,芯片恢复正常工作,开启LED,从而实现光控功能,进而可以保证白天自动关闭LED,夜晚自动开启LED。此功能不影响SOL对BAT充电功能。

功能控制:

Key为LED驱动功能输入引脚,当Key并不外接时内部将其自动拉高,从而实现7功能自动循环。每次轻触Key端时,进行功能切换,内部设定7种功能+循环功能。长按Key键3s可进入关断模式,可将功耗降至最低。功能设定:

芯片内部设计有完整的闪灯模式程序电路,可在上 电后自动进入闪灯状态,并在每次按下选择按键时改变 闪灯状态,持续按键则可在全部样式间不断循环。

八种功能依次为:

- 1. 2~8功能循环
- 2. 星星闪 (两级变速)
- 3. 对闪(四级变速)
- 4. 单路渐明渐暗(变速)
- 5. 单闪四次,对闪四次
- 6. 全部渐明渐暗(变速)
- 7. 单闪四次
- 8. 亮

Key键长按功能说明:

Key键设有防抖功能,长按3s后进入关断模式,此时芯片功耗降至9uA以下,再次按键进行解锁。芯片解锁后再次按键后进入自动循环亮灯模式,持续按键则可在全部样式间不断循环。

功能记忆:

电池断电后,不会再保持原有的亮灯模式,LED 闪烁模式变为第一闪灯状态,即 2~8 功能循环模式

电池在不断电且电池电量充足情况下(V_{BAT} > 0.5V),经太阳能充电后不影响 LED 闪烁模式,即太阳能光控、充电后,到了晚上 LED 再次亮灯时保持原有的闪灯模式;

输入电流的调节:

通过调节串在LED上的电阻值,来调节输入电流的大小,不用调节电感。色环电感要求用22Uh/0410或0510,不要用0307规格,损耗偏大,输出电容要求为10uF或22uF,确保亮灯模式稳定。

PCB布板:

1.输入电容与输出电容应尽可能接近IC,尤其是 VOUT引脚与GND间的电容,应尽量靠近,电池的负 极也要求尽量靠近芯片的负极,以免IC内部的零极点 随着开关电流的变化而变化,这会导致IC工作不稳定。

功耗考虑:

芯片结温依赖于环境温度、PCB布局、负载和封装 类型等多种因素。功耗与芯片结温可根据以下公式计算:

 $P_D = R_{DS(ON)} \times I_{OUT}^2$

根据PD结温可由以下公式求得:

 $T_J=P_D\times\theta_{JA}+T_A$

其中

T」是芯片结温

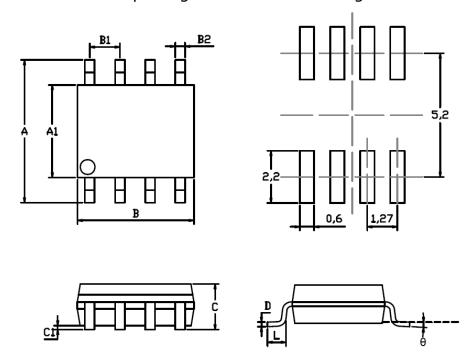
TA是环境温度

θ」Α是封装热阻



16. 封装描述

SOP8 package mechanical drawing



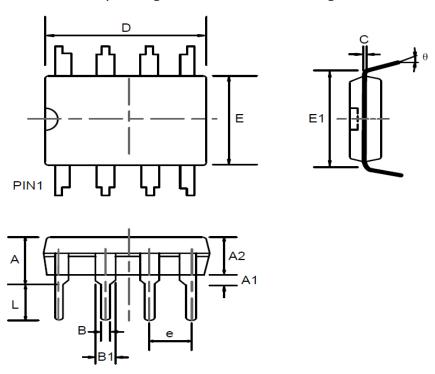
SOP8 package mechanical data

	dimensions					
symbol	millir	meters	inches			
	min	min max		max		
Α	5.8	6.2	0.2283	0.2441		
A1	3.8 4		0.1496	0.1575		
В	4.8 5		0.1890 0.1969			
B1	1.27		0.0500			
B2	0.31	0.51	0.0122	0.0201		
С	1.75MAX			0.0689MAX		
C1	0.1	0.25	0.0039	0.0098		
L	0.4 1.27		0.0157	0.0500		
D	0.13	0.25	0.0051 0.0098			
θ	0°	8°	3° 0°			

Ver1.1 9 Copyright@ 2009-2020



DIP8 package mechanical drawing



DIP8 package mechanical data

	dimensions						
symbol		millimeters			inches		
	min	nom	max	min	nom	max	
Α			4.31			0.170	
A1	0.38			0.015			
A2	3.15	3.40	3.65	0.124	0.134	0.144	
В	0.38	0.46	0.51	0.015	0.018	0.020	
B1	1.27	1.52	1.77	0.050	0.060	0.070	
С	0.20	0.25	0.30	0.008	0.010	0.012	
D	8.95	9.20	9.45	0.352	0.362	0.372	
Е	6.15	6.40	6.65	0.242	0.252	0.262	
E1		7.62			0.300		
е		2.54			0.100		
L	3.00	3.30	3.60	0.118	0.130	0.142	
θ	0°		15°	0°		15°	